

Preliminary Datasheet



Besondere Merkmale

- **Gehäusotyp:** Kompakte Lichtquelle in Multi-Chip SMT Technologie mit Glasabdeckung
- **Besonderheit des Bauteils:** extrem hohe Helligkeit und Leuchtdichte dank Oberflächenemission und niedrigem R_{th}
- **Wellenlänge:** 625 nm (red); 527 nm (true green); 453 nm (deep blue)
- **Farbort:** $x = 0,31$, $y = 0,32$ nach CIE 1931 (ultra white)
- **Typische Farbtemperatur:** 6500 K (ultra white)
- **Abstrahlwinkel:** Lambertscher Strahler (120°)
- **Abstrahlende Fläche:** typ. $2 \times 2 \text{ mm}^2$
- **Technologie:** Thinfilm InGaAlP; ThinGaN
- **Lötmethode:** Reflow Löten
- **ESD-Festigkeit:** ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-D
- **Erweiterte Korrosionsfestigkeit:** Details siehe Seite 16

Anwendungen

- Bühnenbeleuchtung
- Stimmungslicht
- Gebäudebeleuchtung (Effekt- und Akzentbeleuchtung)

Features

- **Package:** compact lightsource in multi chip SMT technology with glass window on top
- **Feature of the device:** outstanding brightness and luminance due to pure surface emission and low R_{th}
- **Wavelength:** 625 nm (red); 527 nm (true green); 453 nm (deep blue)
- **Color coordinates:** $x = 0.31$, $y = 0.32$ acc. to CIE 1931 (ultra white)
- **Typ. color temperature:** 6500 K (ultra white)
- **Viewing angle:** Lambertian Emitter (120°)
- **Radiating surface:** typ. $2 \times 2 \text{ mm}^2$
- **Technology:** Thinfilm InGaAlP; ThinGaN
- **Soldering methods:** reflow soldering
- **ESD-withstand voltage:** up to 2 kV acc. to JESD22-A114-D
- **Superior Corrosion Robustness:** details see page 16

Applications

- Stage lighting
- Mood lighting
- Architectural lighting (effect- and accent lighting)

Bestellinformation
Ordering Information

Typ	Emissionsfarbe	Lichtfluss ²⁾ Seite 23	Lichtfluss ²⁾ Seite 23
Type	Color of Emission	Luminous Flux ²⁾ page 23	Luminous Flux ²⁾ page 23
		$I_F = 700 \text{ mA}$ $\Phi_V (\text{lm})$	$I_F = 700 \text{ mA}$ $\Phi_E (\text{mW})$
LE RTDUW S2W			
JAKB-1	red	45 ... 112	
KBLB-34	true green	90 ... 180	
3U2V-34	deep blue		560 ... 900
LBMA-CQ	ultra white	140 ... 224	

Bestellinformation
Ordering Information

Typ	Bestellnummer
Type	Ordering Code
LE RTDUW S2W	Q65111A0884

Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe **Seite 6** für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LE RTDUW S2W-...-KZLZ-4P7R bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen -KZ, -LX, -LY oder -LZ enthalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.

Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LE RTDUW S2W-JW-34-... bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellentruppen -4P bis -7R enthalten ist (siehe **Seite 5** für nähere Information).

Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.

Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B.: LE RTDUW S2W-...-KZLZ-4P7R bedeutet, dass auf einem Gurt nur eine der Farbortgruppen -4P bis -7R enthalten ist (siehe **Seite 5** für nähere Information).

Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.

Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see **page 6** for explanation). Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LE RTDUW S2W-...-KZLZ-4P7R means that only one group -KZ, -LX, -LY or -LZ will be shippable for any one reel. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.

In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one reel. E.g. LE RTDUW S2W-JW-34-... means that only 1 wavelength group -3 or -4 will be shippable. In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see **page 5** for explanation).

In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned, single chromaticity coordinate groups will be shipped in any one reel. E.g. LE RTDUW S2W-...-KZLZ-4P7R means that only 1 chromaticity coordinate group -4P to -7R will be shippable (see **page 5** for explanation).

In order to ensure availability, single chromaticity coordinate groups will not be orderable.

Grenzwerte
Maximum Ratings

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Werte Values	Einheit Unit
Betriebstemperatur* Operating temperature range*	T_{op}	– 40 ... + 85	°C
Lagertemperatur Storage temperature range	T_{stg}	– 40 ... + 85	°C
Sperrschichttemperatur Junction temperature	T_j	125	°C
Durchlassstrom pro Chip DC Forward current per chip DC ($T_S=25^\circ\text{C}$)	I_F	100 1000	mA mA
Stoßstrom pro Chip DC Surge current per chip DC $t \leq 10 \mu\text{s}$, $D = 0.1$; $T_S=25^\circ\text{C}$	I_{FM}	2000	mA
Sperrspannung pro Chip DC Reverse voltage per chip DC ($T_S=25^\circ\text{C}$)	V_R	not designed for reverse operation	V

Kennwerte

Characteristics ($T_S = 25\text{ °C}$)

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Werte Values				Einheit Unit
		red	true green	deep blue	ultra white	
Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission (typ.) $I_F = 700\text{ mA}$	λ_{peak}	632	520	449		nm
Dominantwellenlänge ^{3) Seite 23} (min.) Dominant wavelength ^{3) page 23} (typ.) $I_F = 700\text{ mA}$ (max.)	λ_{dom} λ_{dom} λ_{dom}	620 625 632	521 527 533	449 453 457		nm nm nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % $\Phi_{\text{rel max}}$ Spectral bandwidth at 50 % $\Phi_{\text{rel max}}$ (typ.) $I_F = 700\text{ mA}$	$\Delta\lambda$	18	35	20		nm
Farbkoordinate x nach CIE 1931 ^{3) Seite 23} (typ.) Chromaticity coordinate x acc. to CIE 1931 ^{3) page 23} $I_F = 700\text{ mA}$	x y					0.31 0.32 –
Abstrahlwinkel bei 50 % Φ_V (Vollwinkel)(typ.) Viewing angle at 50 % Φ_V	2ϕ	120				Grad deg.
Durchlassspannung pro Chip ^{4) Seite 23} (min.) Forward voltage per chip ^{4) page 23} (typ.) $I_F = 700\text{ mA}$ (max.)	V_F V_F V_F	2.10 2.45 2.90	2.90 3.45 4.20	2.90 3.45 4.00	2.90 3.45 4.00	V V V
Sperrstrom (max.) Reverse current ($U_R=0.5\text{V}$)	I_R	not designed for reverse operation				μA
Abstrahlende Fläche (typ.) Radiating Surface	A_{Color}	2 x 2				mm^2
Partieller Lichtfluss Partial flux (typ.) acc. CIE 127:2007	$\Phi_{V\ 120}$	$0.82 \times \Phi_{V\ 180}$				lm
Wärmewiderstand des gesamten Moduls Thermal resistance of the module Sperrschicht / Lötunkt Junction / solder point	$R_{\text{th JS}}$	3.1 (typ.)				K/W

Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups

Emissionsfarbe Color of Emission	Helligkeitsgruppe Brightness Group	Lichtstrom ^{2) Seite 23} Luminous Flux ^{2) page 23} Φ_V (lm)	Lichtstrom ^{2) Seite 23} Luminous Flux ^{2) page 23} Φ_E (mW)
red	JA	45 ... 56	
	JB	56 ... 71	
	KA	71 ... 90	
	KB	90 ... 112	
true green	KB	90 ... 112	
	LA	112 ... 140	
	LB	140 ... 180	
deep blue	3U		560 ... 630
	4U		630 ... 710
	1V		710 ... 800
	2V		800 ... 900
ultra white	LB	140 ... 180	
	MA	180 ... 224	

Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus wenigen Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.

Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of only a few individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.

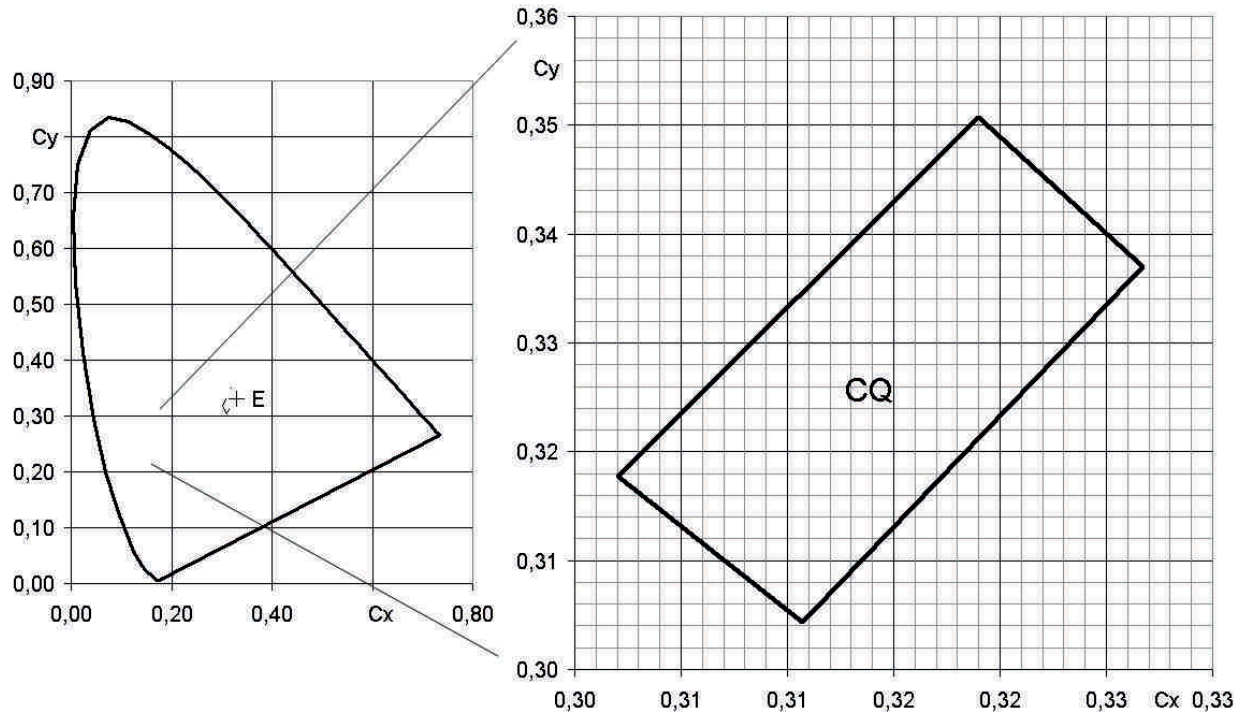
Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)^{3) Seite 23}

Wavelength Groups (Dominant Wavelength)^{3) page 23}

Gruppe Group	true green		deep blue		Einheit Unit
	min.	max.	min.	max.	
3	521	527	449	453	nm
4	527	533	453	457	nm

Farbortgruppen³⁾ Seite 23

Chromaticity coordinate groups³⁾ page 23 ; ultra white



Gruppe Group	Cx	Cy
CQ	0.3190	0.3507
	0.3267	0.3370
	0.3107	0.3043
	0.3020	0.3178

Gruppenbezeichnung auf Etikett

Group Name on Label

Beispiel: JB-1+KA-3+2U-1+LA-CQ

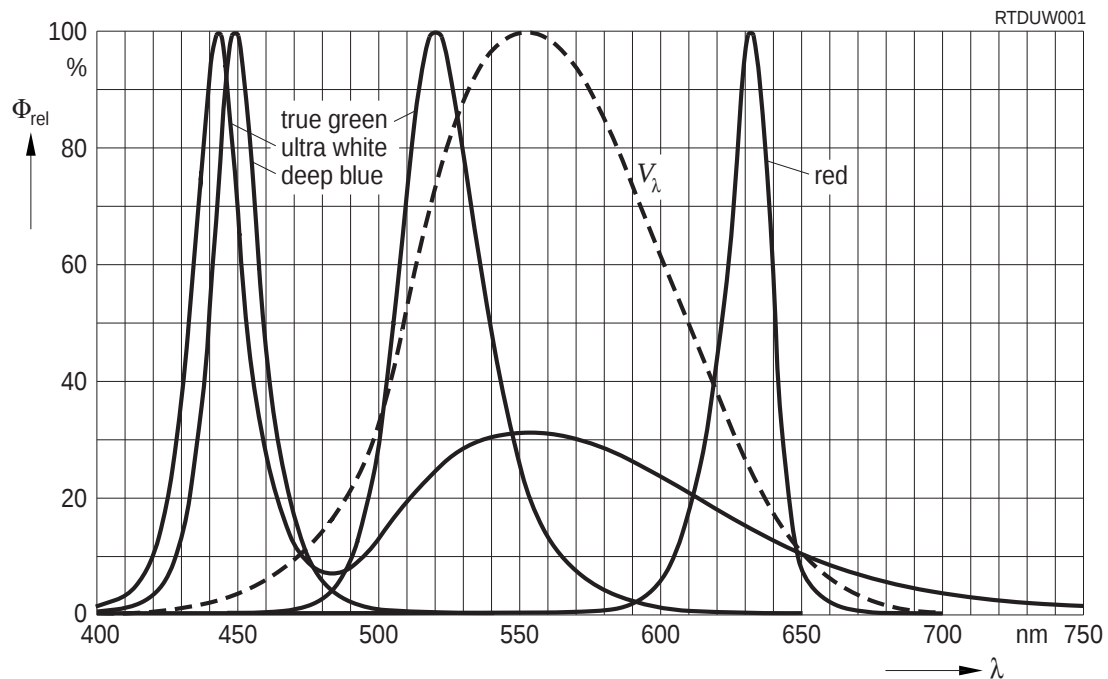
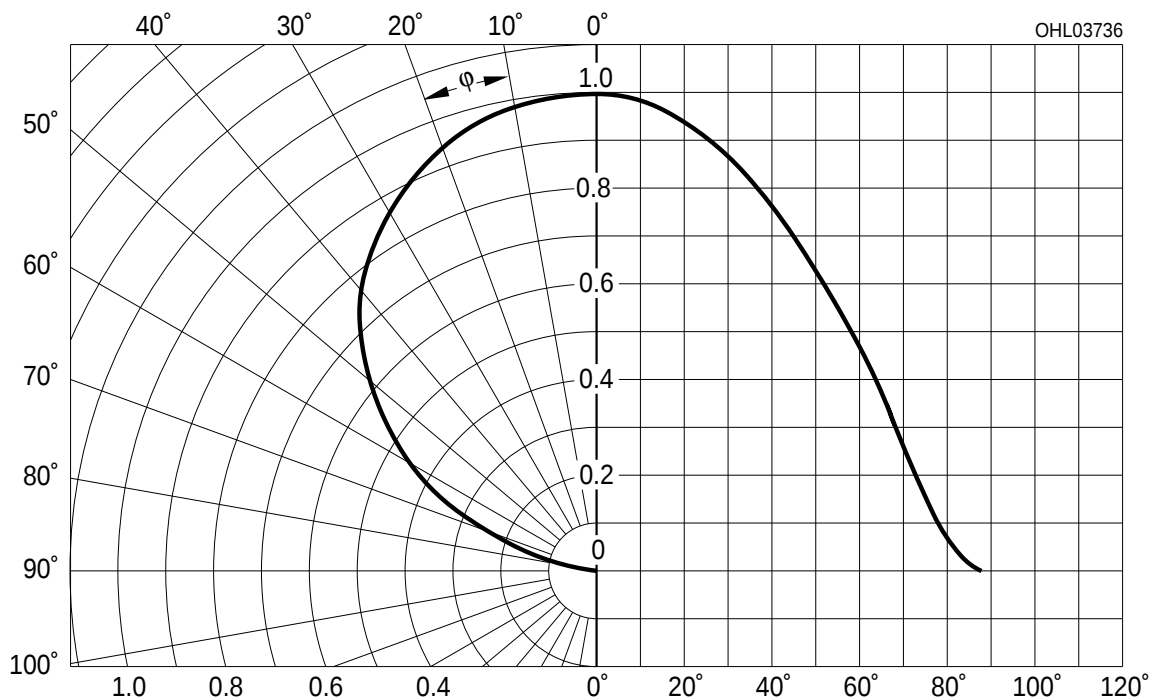
Example: JB-1+KA-3+2U-1+LA-CQ

Emissionsfarbe Color of Emission	Helligkeitsgruppe Brightness Group	Wellenlänge Wavelength	Farbort color coordinate
red	JB	1	
true green	KA	3	
deep blue	2U	3	
ultra white	LA		CQ

Anm.: In einer Verpackungseinheit ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.

Note: No packing unit ever contains more than one group for each selection.

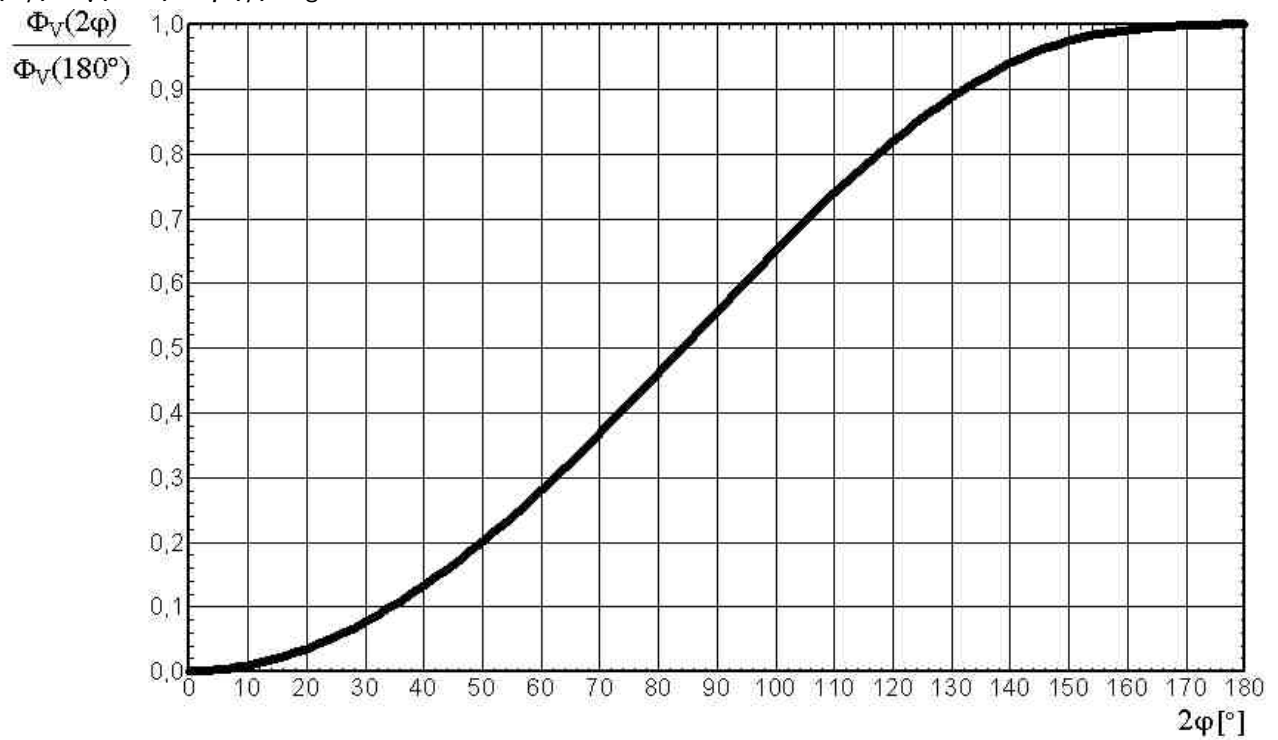
Relative spektrale Emission pro Chip^{2) Seite 23}**Relative Spectral Emission per Chip**^{2) page 23}
 $V(\lambda)$ = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve

 $\Phi_{\text{rel}} = f(\lambda), T_S = 25\text{ }^\circ\text{C}, I_F = 700\text{ mA}$
**Abstrahlcharakteristik**^{2) Seite 23}**Radiation Characteristic**^{2) page 23}
 $I_{\text{rel}} = f(\varphi); T_S = 25\text{ }^\circ\text{C}$


Relativer zentraler Lichtstromanteil²⁾ Seite 23

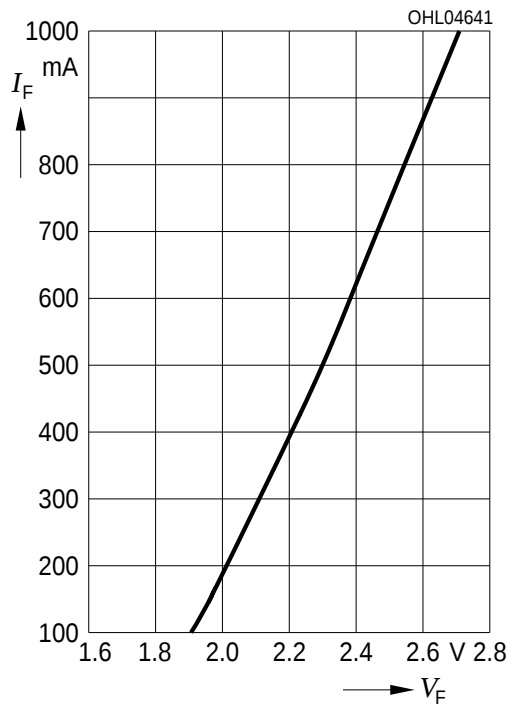
Relative Partial flux²⁾ page 23

$\Phi_V(2\varphi)/\Phi_V(180^\circ) = f(\varphi); T_S = 25^\circ\text{C}$



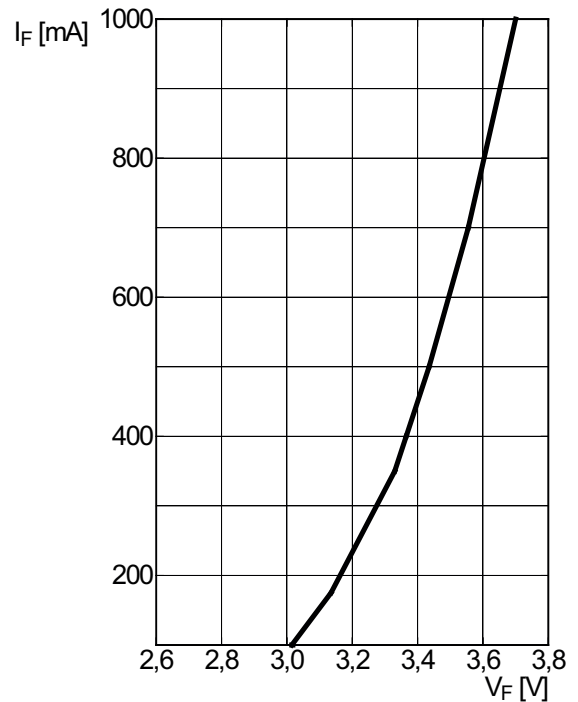
Durchlassstrom pro Chip^{2) Seite 23}
Forward Current per chip^{2) page 23}

$I_F = f(V_F)$; $T_S = 25\text{ °C}$; **red**



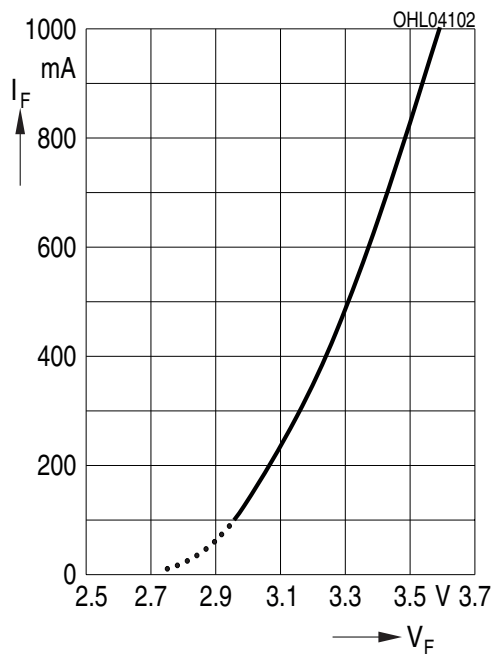
Durchlassstrom pro Chip^{2) Seite 23}
Forward Current per chip^{2) page 23}

$I_F = f(V_F)$; $T_S = 25\text{ °C}$; **true green**



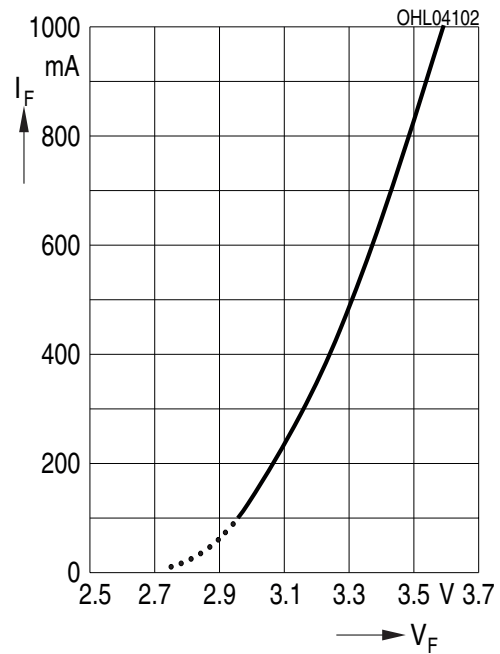
Durchlassstrom pro Chip^{2) Seite 23}
Forward Current per chip^{2) page 23}

$I_F = f(V_F)$; $T_S = 25\text{ °C}$; **deep blue**



Durchlassstrom pro Chip^{2) Seite 23}
Forward Current per chip^{2) page 23}

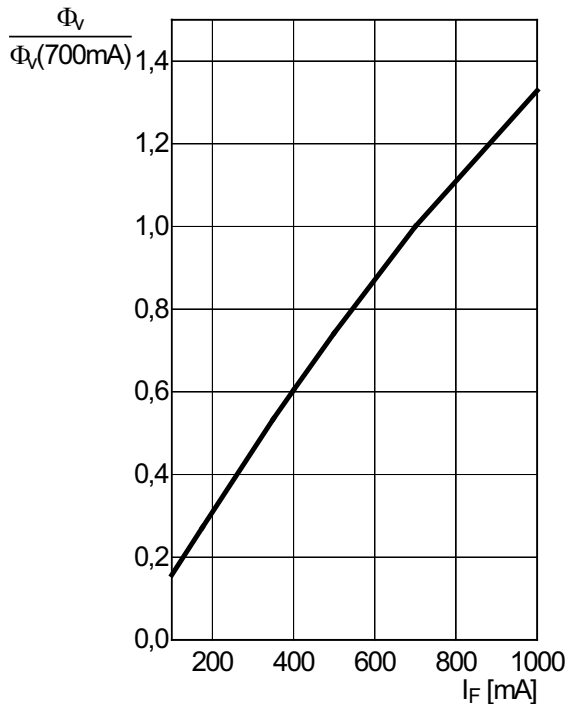
$I_F = f(V_F)$; $T_S = 25\text{ °C}$; **ultra white**



Relativer Lichtstrom^{1) 2) 5) Seite 23}

Relative Luminous Flux^{1) 2) 5) page 23}

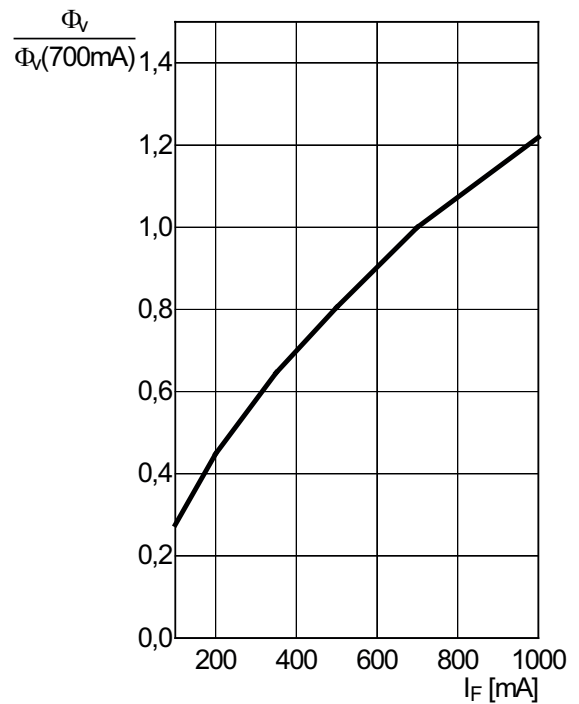
$\Phi_V/\Phi_V(700\text{ mA}); T_S = 25\text{ °C}; \text{red}$



Relativer Lichtstrom^{1) 2) 5) Seite 23}

Relative Luminous Flux^{1) 2) 5) page 23}

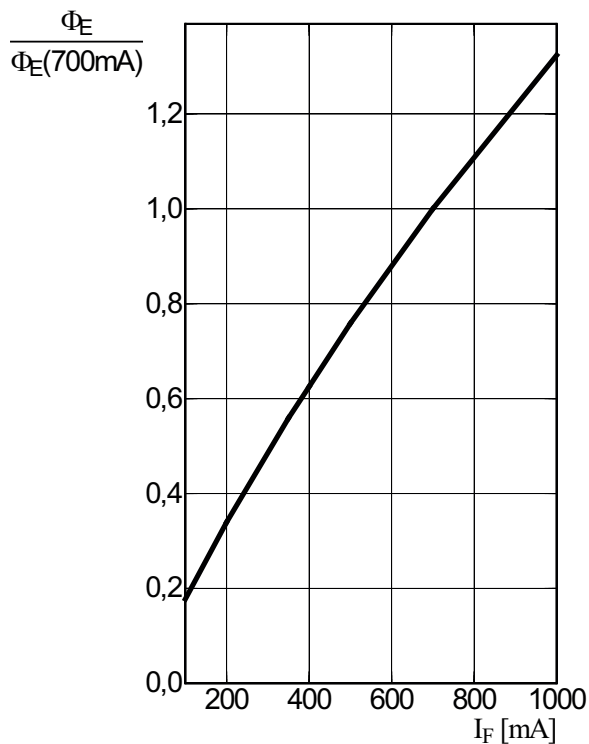
$\Phi_V/\Phi_V(700\text{ mA}); T_S = 25\text{ °C}; \text{true green}$



Relativer Strahlleistung^{1) 2) 5) Seite 23}

Relative Radiant Power^{1) 2) 5) page 23}

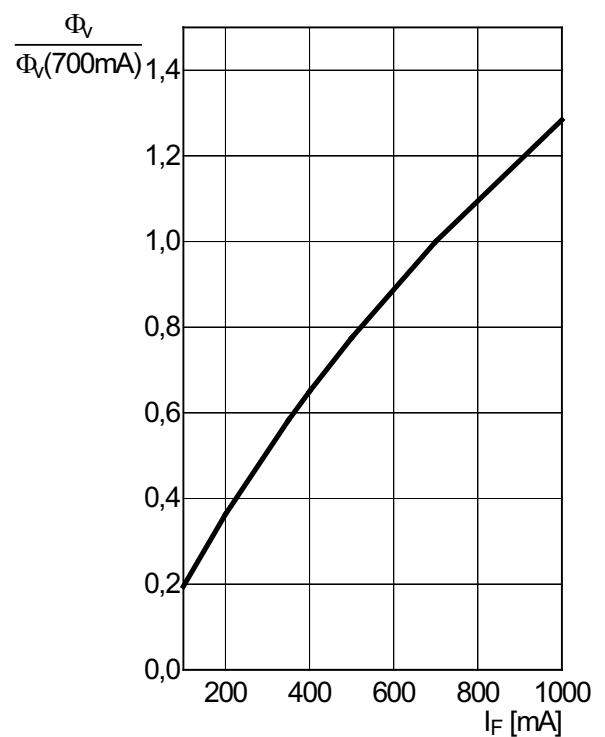
$\Phi_E/\Phi_E(700\text{ mA}); T_S = 25\text{ °C}; \text{deep blue}$



Relativer Lichtstrom^{1) 2) 5) Seite 23}

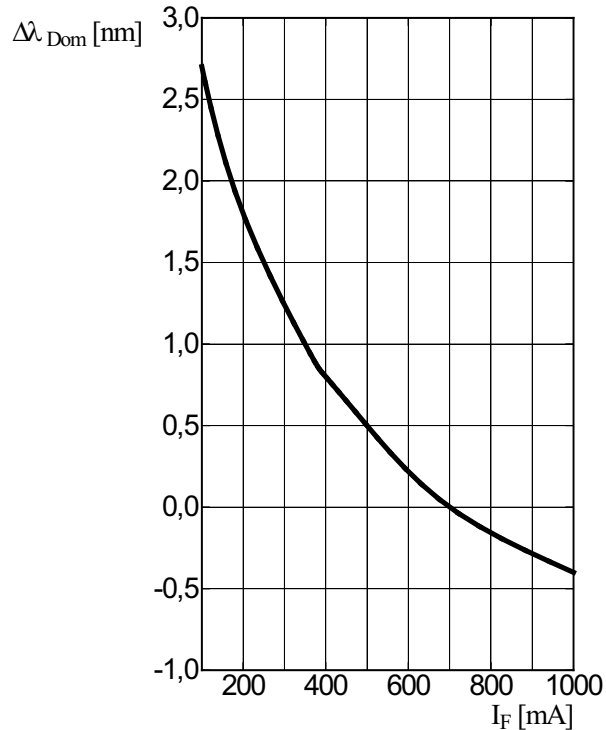
Relative Luminous Flux^{1) 2) 5) page 23}

$\Phi_V/\Phi_V(700\text{ mA}); T_S = 25\text{ °C}; \text{ultra white}$

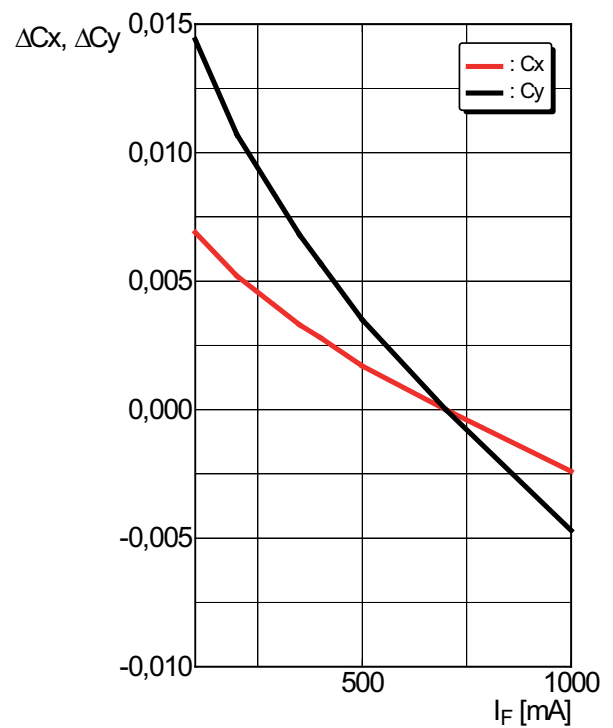


Dominante Wellenlänge^{1) 2) Seite 23}**Dominant Wavelength**^{1) 2) page 23}

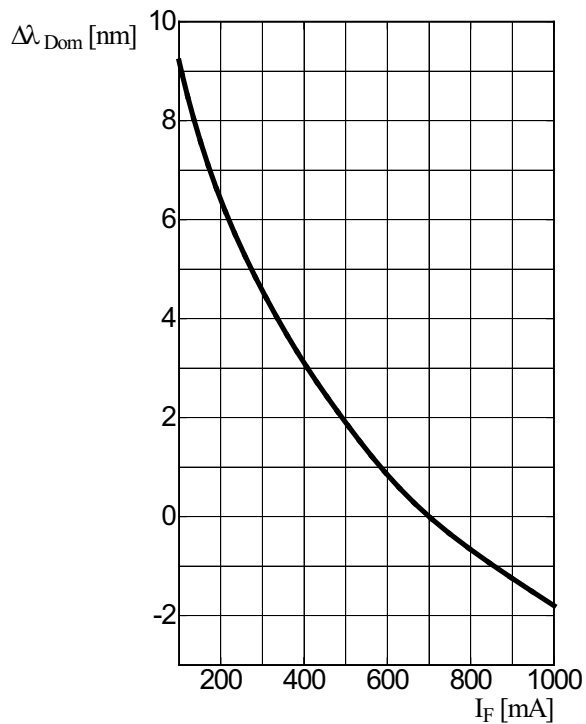
$$\Delta\lambda_{\text{dom}} = f(I_F); T_S = 25\text{ °C}; \text{deep blue}$$

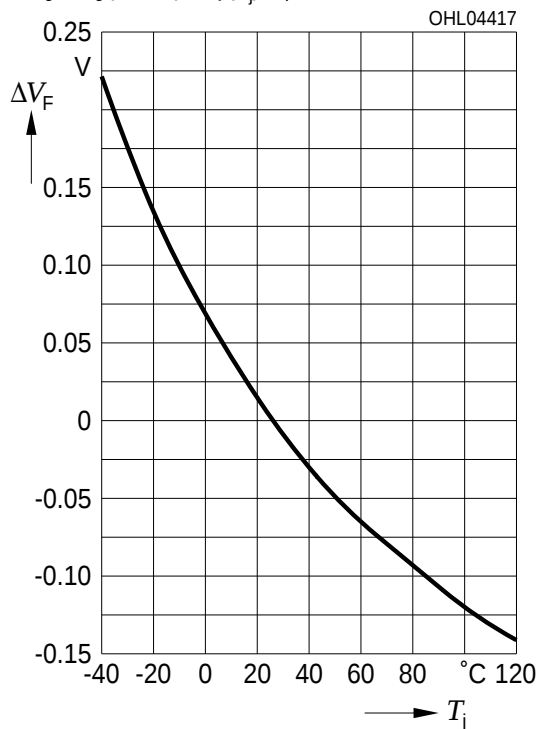
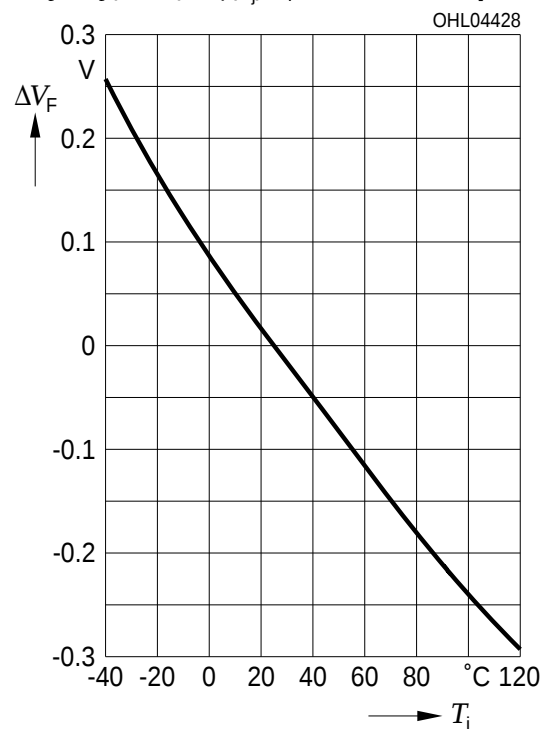
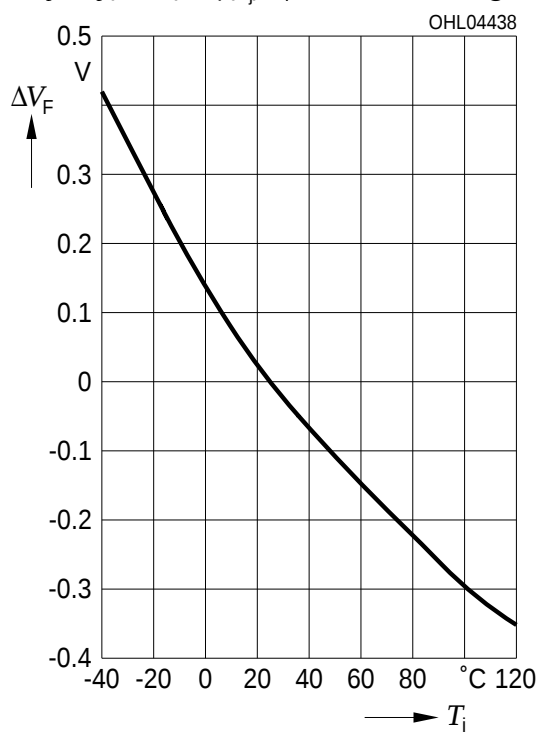
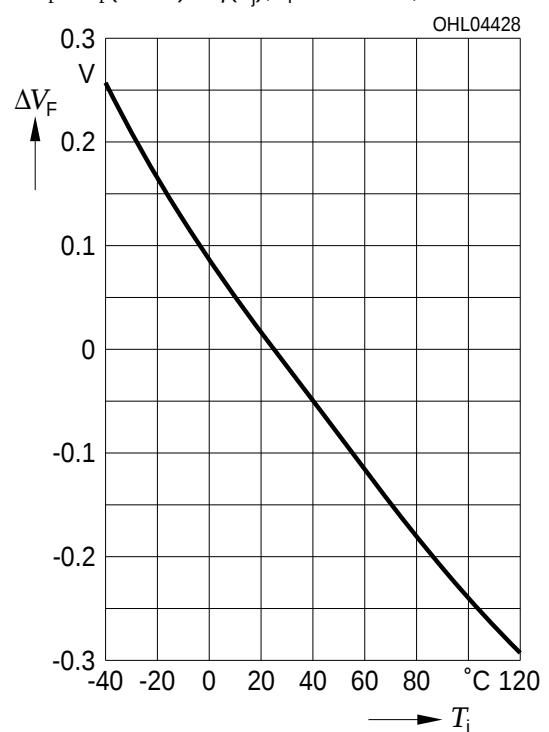
**Farbortverschiebung**^{1) 2) Seite 23}**Chromaticity Coordinate Shift**^{1) 2) page 23}

$$\Delta Cx, \Delta Cy = f(I_F); T_S = 25\text{ °C}; \text{ultra white}$$

**Dominante Wellenlänge**^{1) 2) Seite 23}**Dominant Wavelength**^{1) 2) page 23}

$$\Delta\lambda_{\text{dom}} = f(I_F); T_S = 25\text{ °C}; \text{true green}$$

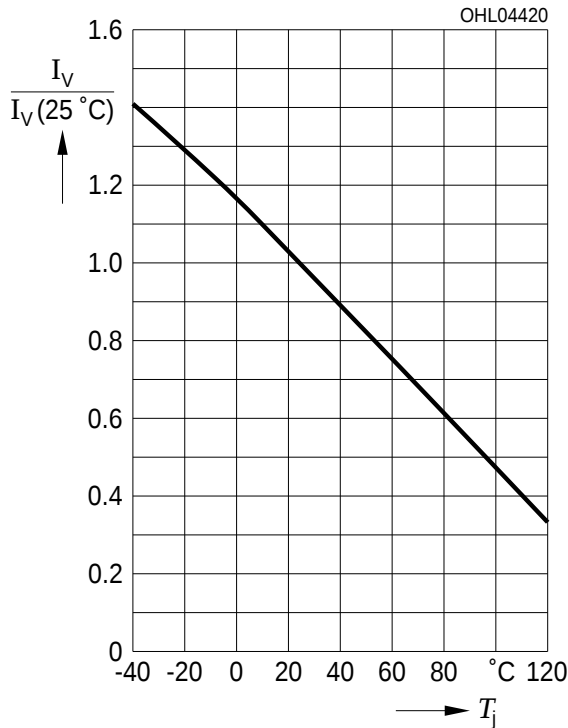


Relative Vorwärtsspannung pro Chip²⁾ Seite 23**Relative Forward Voltage per chip²⁾ page 23** $\Delta V_F = V_F - V_F(25\text{ °C}) = f(T_j); I_F = 700\text{ mA}; \text{red}$ **Relative Vorwärtsspannung pro Chip²⁾ Seite 23****Relative Forward Voltage per chip²⁾ page 23** $\Delta V_F = V_F - V_F(25\text{ °C}) = f(T_j); I_F = 700\text{ mA}; \text{deep blue}$ **Relative Vorwärtsspannung pro Chip²⁾ Seite 23****Relative Forward Voltage per chip²⁾ page 23** $\Delta V_F = V_F - V_F(25\text{ °C}) = f(T_j); I_F = 700\text{ mA}; \text{true green}$ **Relative Vorwärtsspannung pro Chip²⁾ Seite 23****Relative Forward Voltage per chip²⁾ page 23** $\Delta V_F = V_F - V_F(25\text{ °C}) = f(T_j); I_F = 700\text{ mA}; \text{ultra white}$ 

Relative Lichtstrom^{1) 2) Seite 23}

Relative Luminous Flux^{1) 2) page 23}

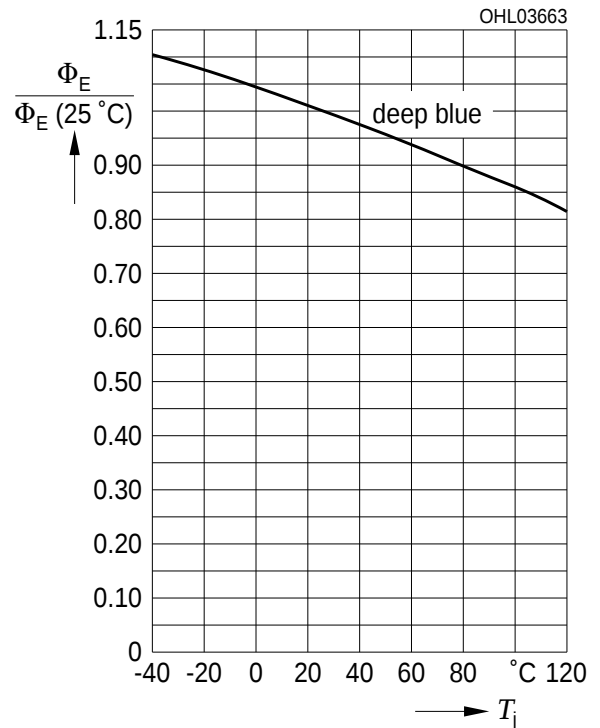
$\Phi_V/\Phi_V(25\text{ °C}) = f(T_j)$; $I_F = 700\text{ mA}$; **red**



Relative Lichtstrom^{1) 2) Seite 23}

Relative Luminous Flux^{1) 2) page 23}

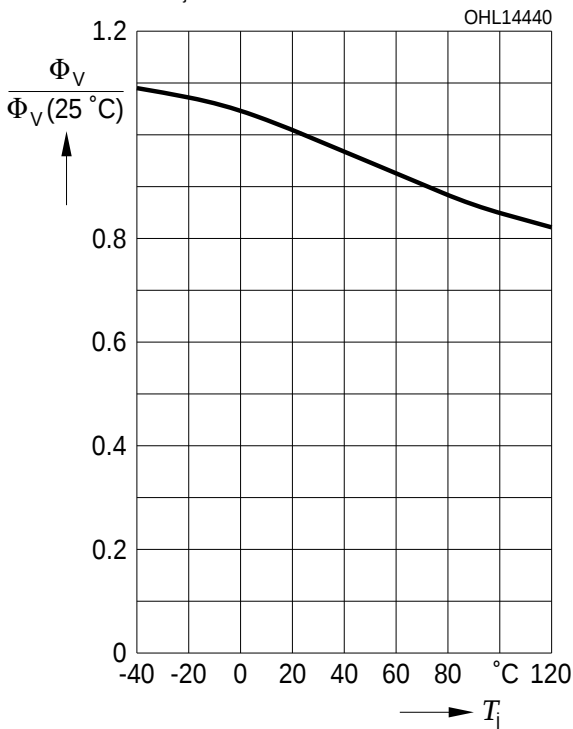
$\Phi_E/\Phi_E(25\text{ °C}) = f(T_j)$; $I_F = 700\text{ mA}$; **deep blue**



Relative Lichtstrom^{1) 2) Seite 23}

Relative Luminous Flux^{1) 2) page 23}

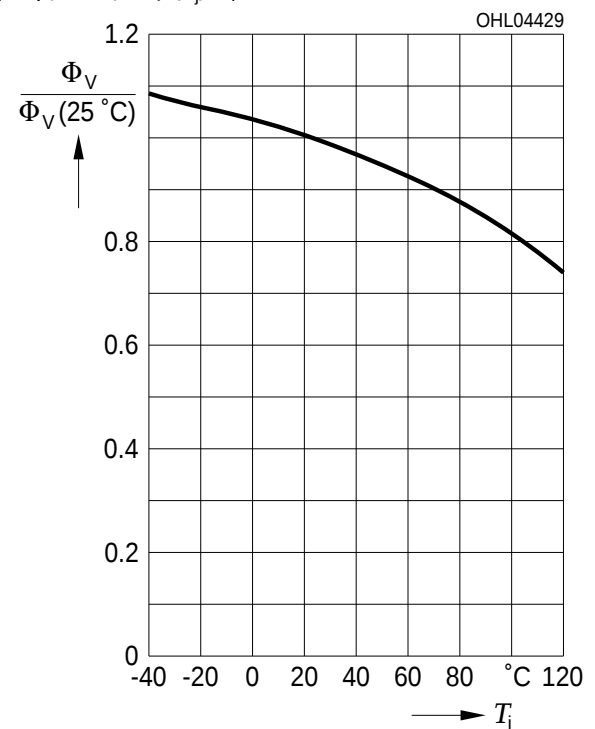
$\Phi_V/\Phi_V(25\text{ °C}) = f(T_j)$; $I_F = 700\text{ mA}$; **true green**



Relative Lichtstrom^{1) 2) Seite 23}

Relative Luminous Flux^{1) 2) page 23}

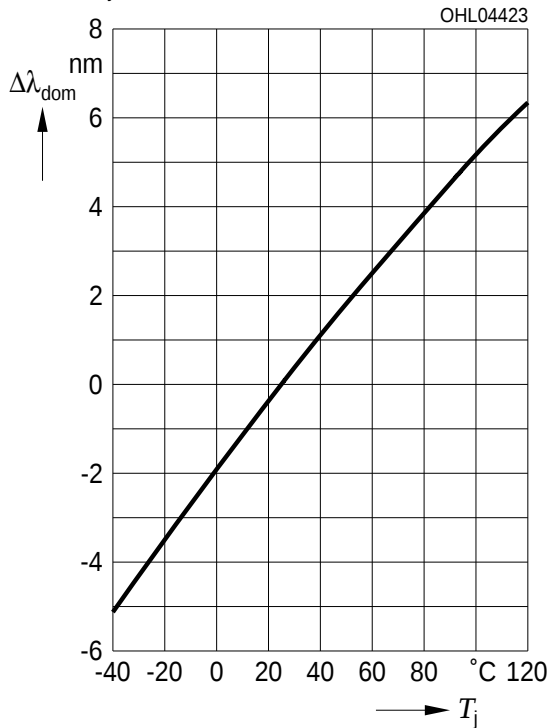
$\Phi_V/\Phi_V(25\text{ °C}) = f(T_j)$; $I_F = 700\text{ mA}$; **ultra white**



Dominante Wellenlänge^{1) 2) Seite 23}

Dominant Wavelength^{1) 2) page 23}

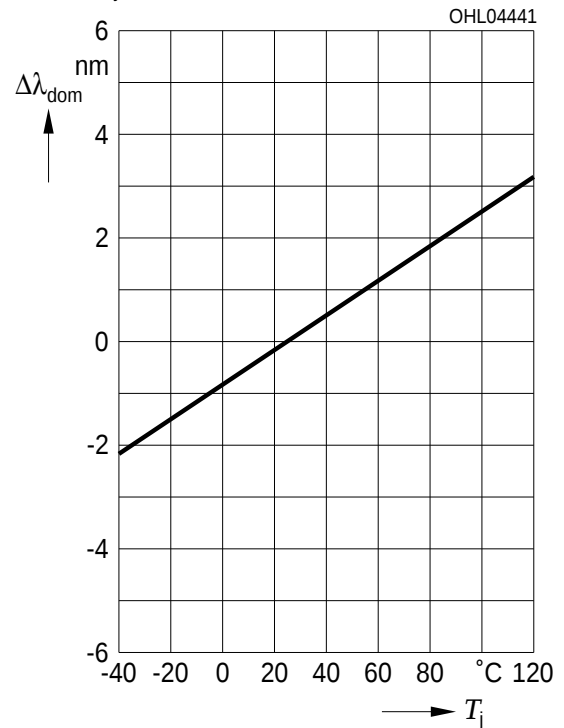
$\Delta\lambda_{\text{dom}} = f(T_j); I_F = 700 \text{ mA}; \text{red}$



Dominante Wellenlänge^{1) 2) Seite 23}

Dominant Wavelength^{1) 2) page 23}

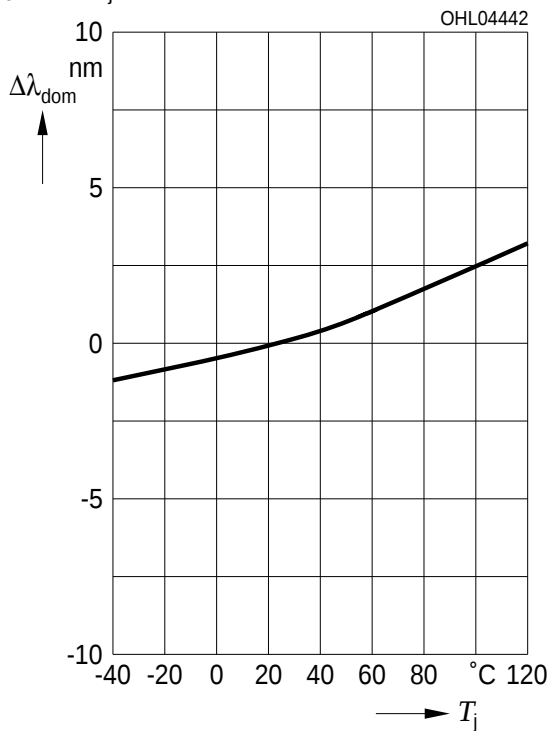
$\Delta\lambda_{\text{dom}} = f(T_j); I_F = 700 \text{ mA}; \text{deep blue}$



Dominante Wellenlänge^{1) 2) Seite 23}

Dominant Wavelength^{1) 2) page 23}

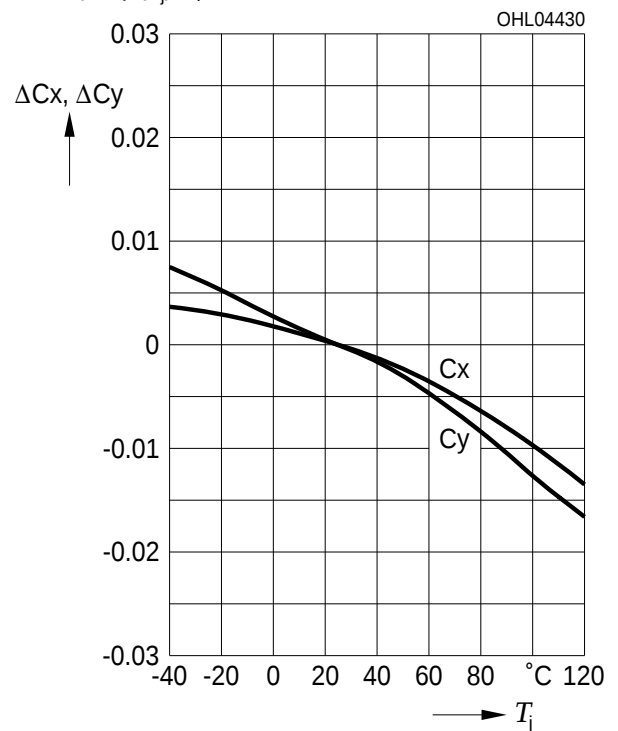
$\Delta\lambda_{\text{dom}} = f(T_j); I_F = 700 \text{ mA}; \text{true green}$



Farbortverschiebung^{1) 2) Seite 23}

Chromaticity Coordinate Shift^{1) 2) page 23}

$\Delta C_x, \Delta C_y = f(T_j); I_F = 700 \text{ mA}$



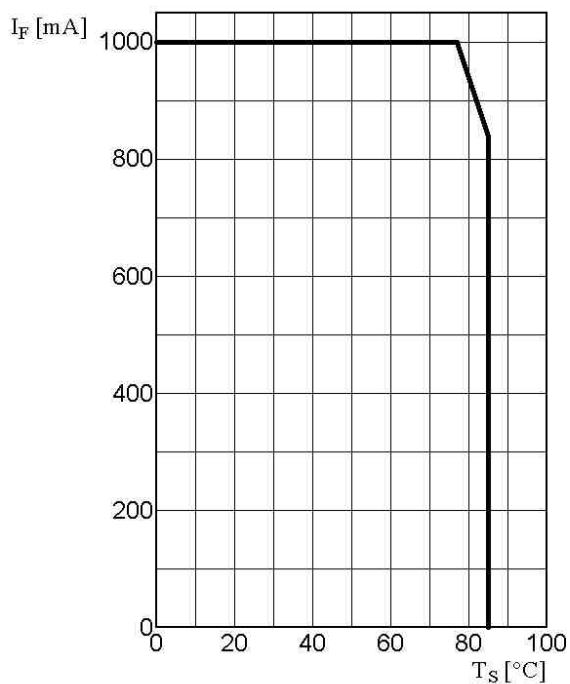
Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current
 $I_F = f(T)$; for red 1 chip operated

t.b.d.

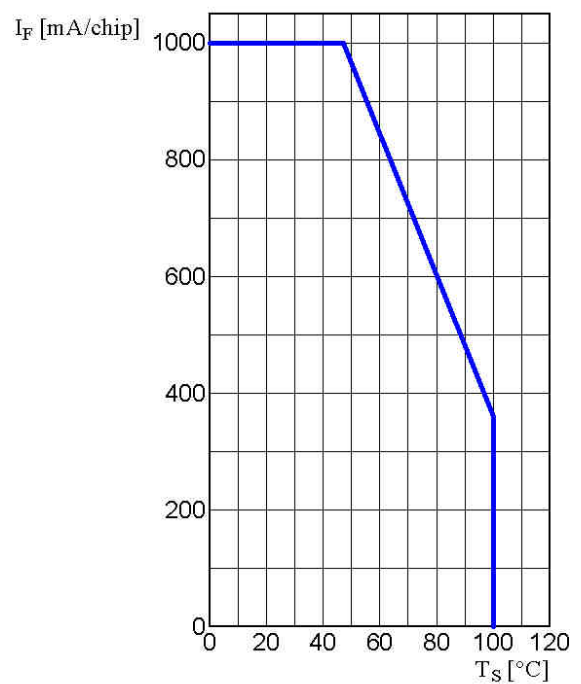
Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current
 $I_F = f(T)$; for red 4 chips operated

t.b.d.

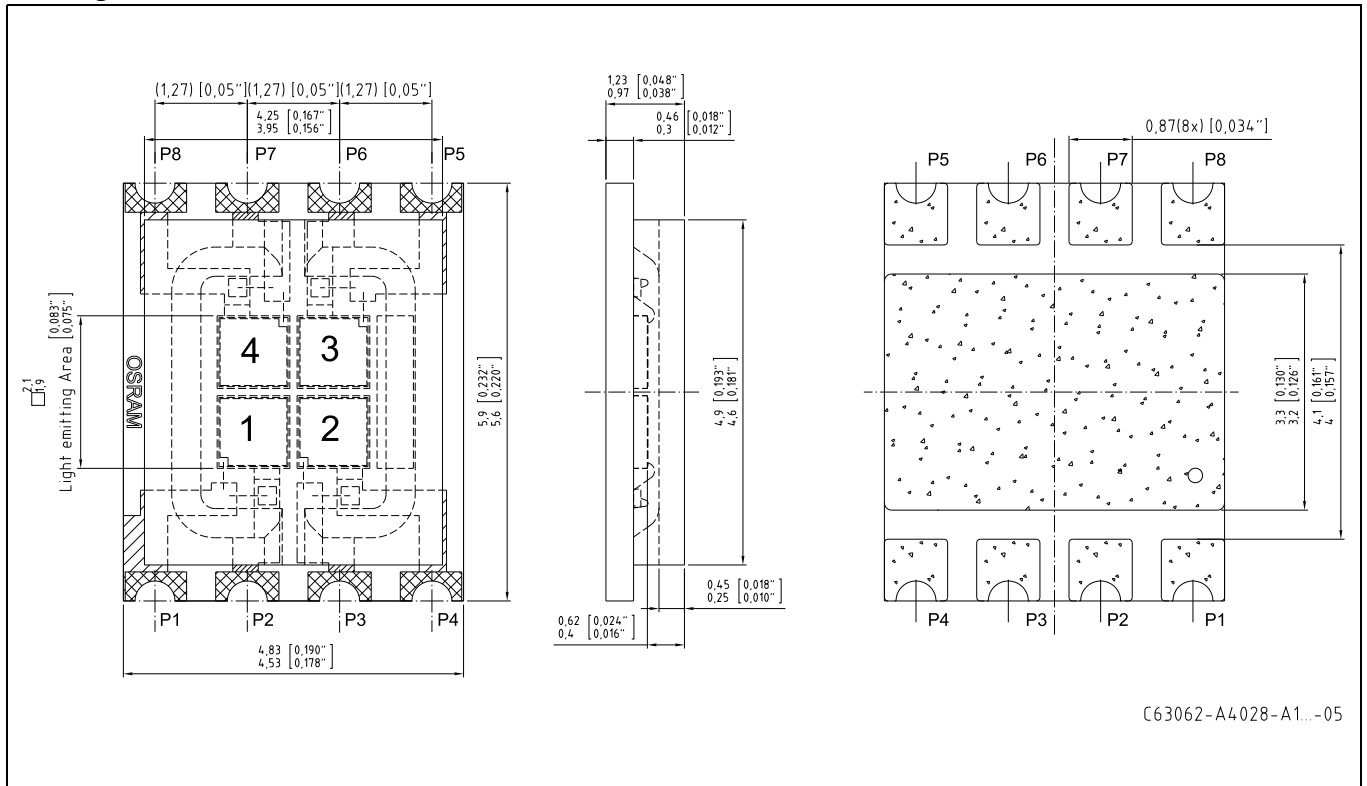
Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current
 $I_F = f(T)$; for true green / blue and ultra white 1 chip operated



Maximal zulässiger Durchlassstrom
Max. Permissible Forward Current
 $I_F = f(T)$; for true green / blue and ultra white 4 chips operated



Maßzeichnung ⁶⁾ Seite 23
 Package Outlines ⁶⁾ page 23



Chip-Position:

- 1) red
- 2) true green
- 3) deep blue
- 4) ultra white

Pin-Assignment:

- P1: Cathode; Chip 1
- P2: Anode; Chip 1
- P3: Cathode; Chip 2
- P4: Anode; Chip 2
- P5: Cathode; Chip 3
- P6: Anode; Chip 3
- P7: Cathode; Chip 4
- P8: Anode; Chip 4

Korrosionsfestigkeit besser als EN 60068-2-60 (method 4):

mit erweitertem Korrosionstest: 40°C / 90%rh / 15ppm H₂S / 336h

Corrosion robustness better than EN 60068-2-60 (method 4):

with enhanced corrosion test: 40°C / 90%rh / 15ppm H₂S / 336h

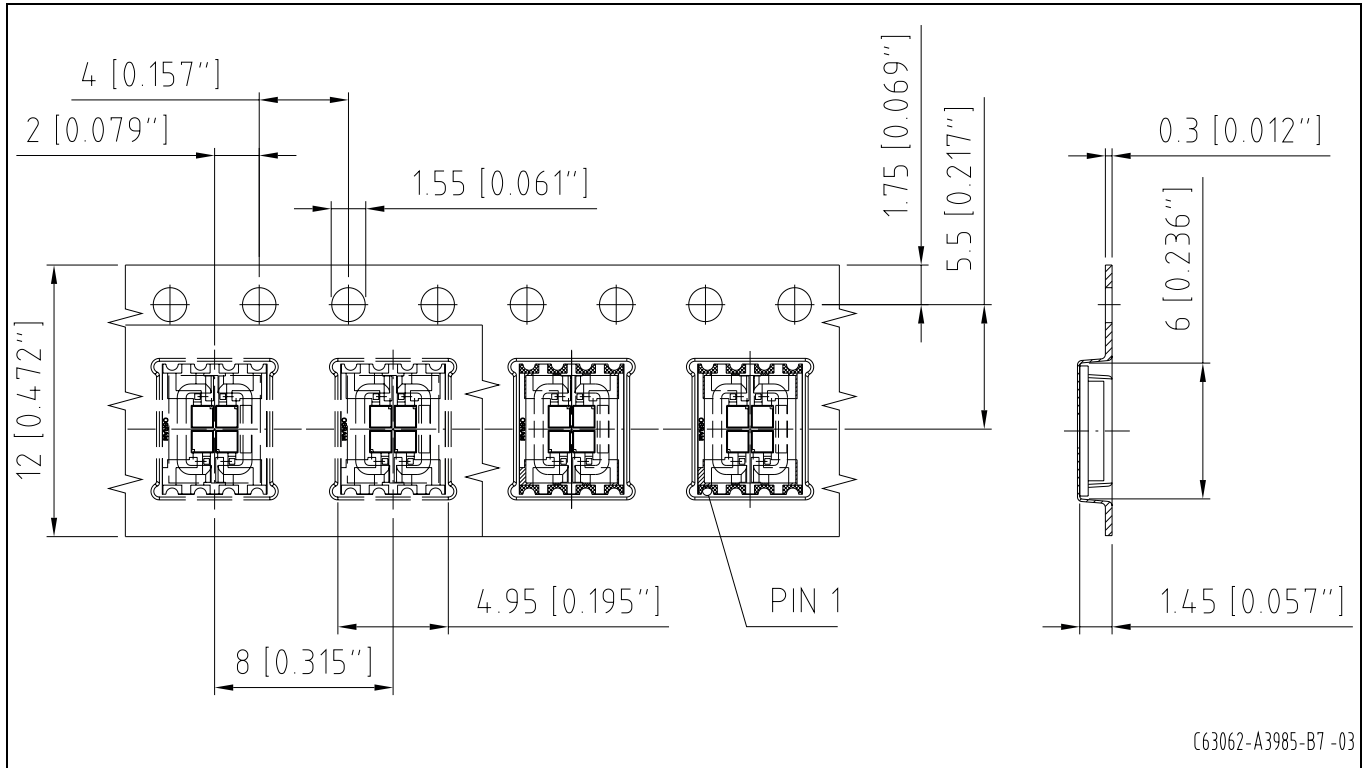
Gewicht / Approx. weight:

50 mg

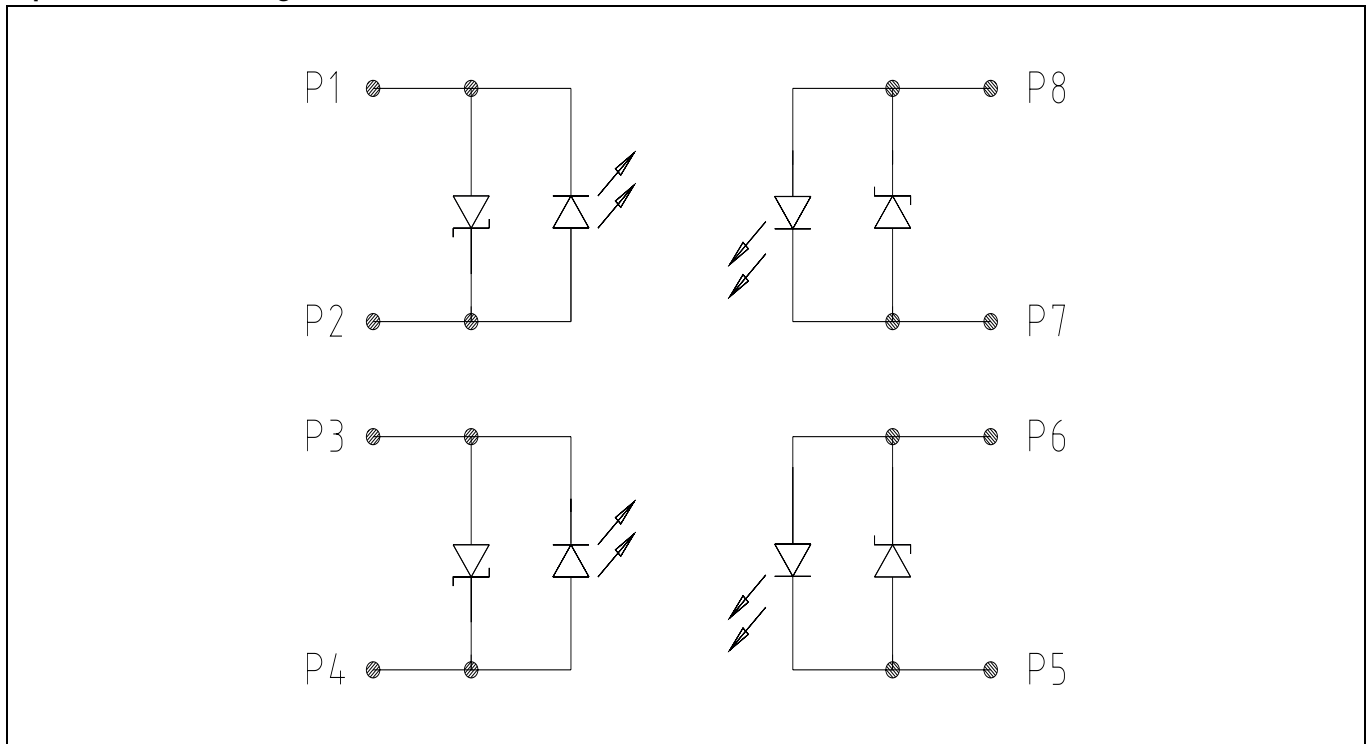
Verpackung ⁶⁾ Seite 23Method of Packing ⁶⁾ page 23

500 St. pro Rolle = Verpackungseinheit

500 pcs. per reel = packing unit

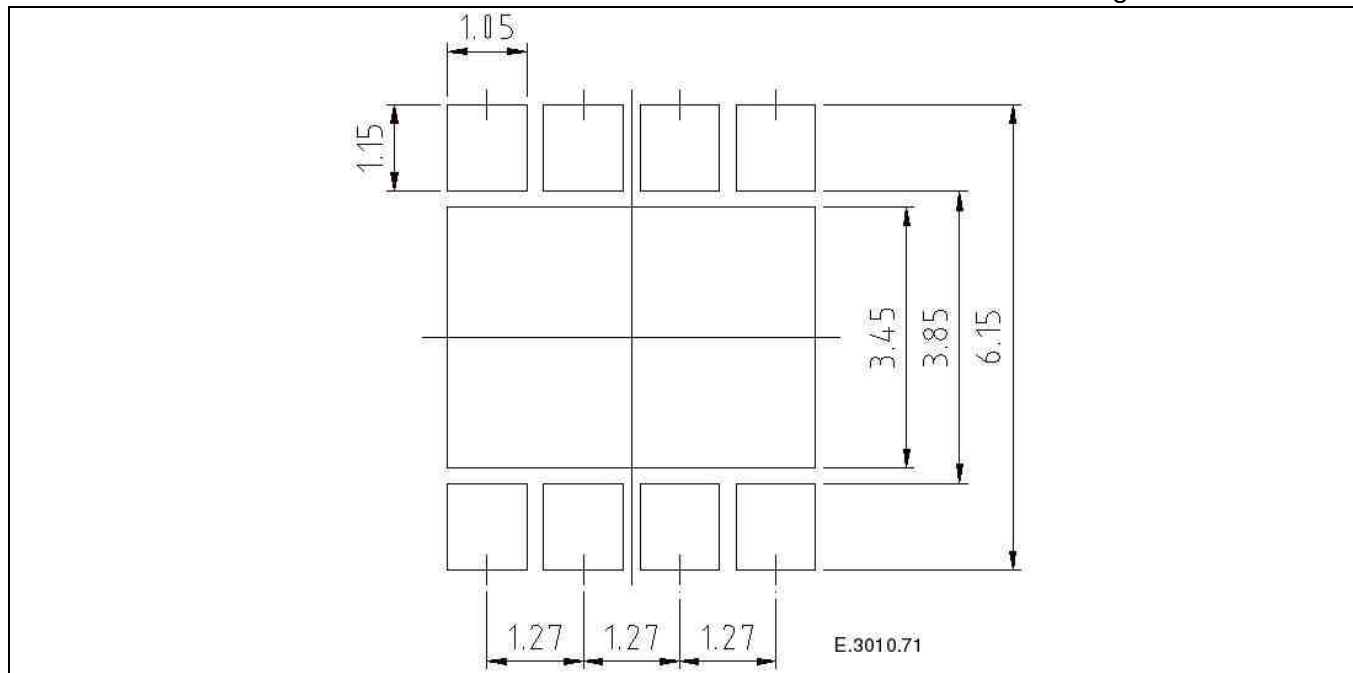


Elektrisches Ersatzschaltbild Equivalent Circuit Diagram



Empfohlenes Lötpad design verwendbar für SMT-OSTAR
Recommended Solder Pad useable for SMT-OSTAR

Reflow Löten⁶⁾ Seite 23
Reflow Soldering⁶⁾ page 23

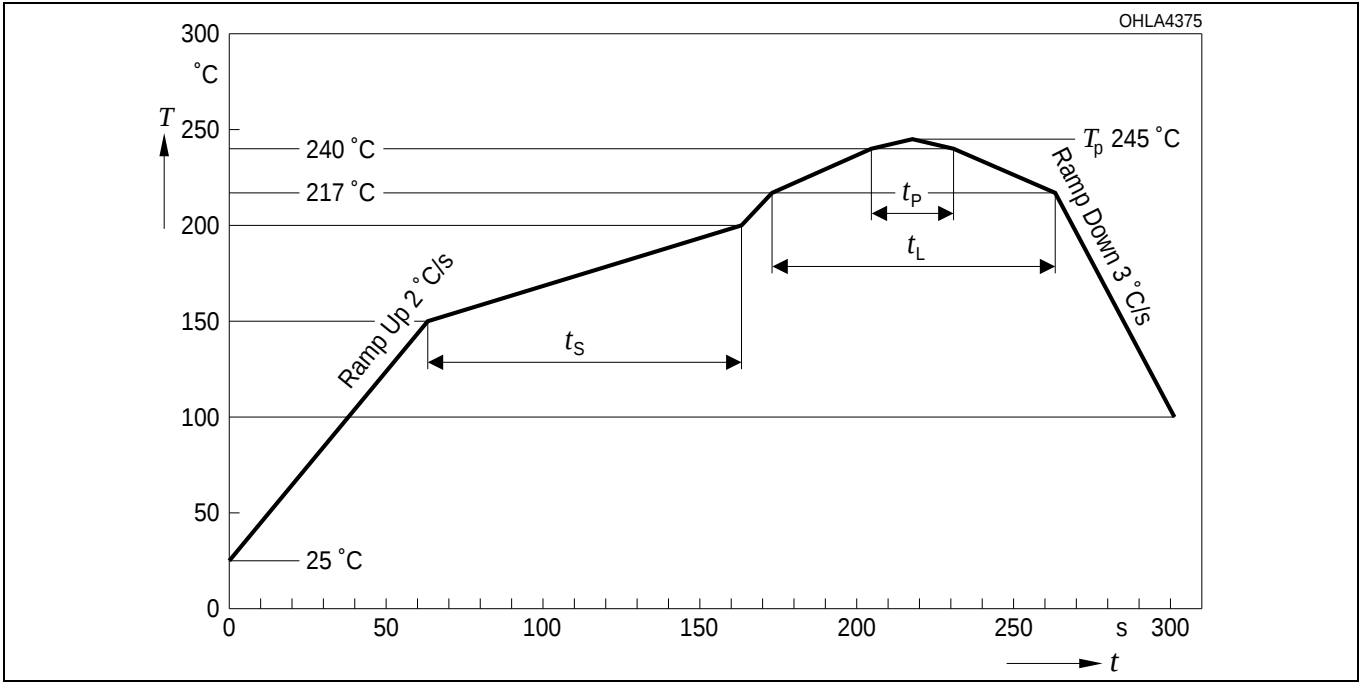


Anm.: Das Gehäuse ist nicht für nasschemische Reinigung geeignet.

Note: Package not suitable for wetcleaning.

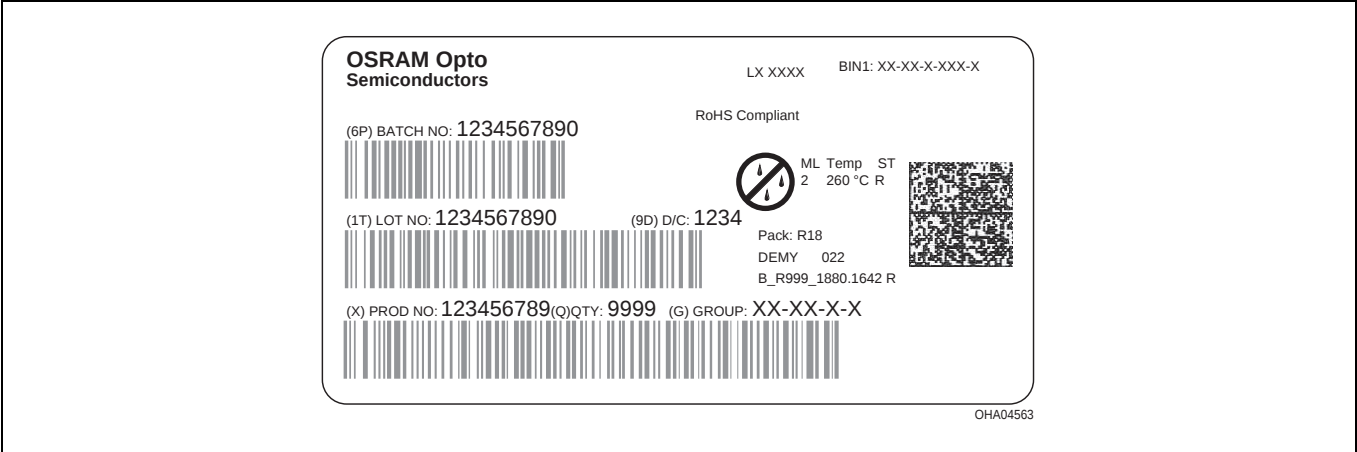
Lötbedingungen
Soldering Conditions
Reflow Lötprofil für bleifreies Löten
Reflow Soldering Profile for lead free soldering

Vorbehandlung nach JEDEC Level 2
Preconditioning acc. to JEDEC Level 2
(nach J-STD-020D.01)
(acc. to J-STD-020D.01)

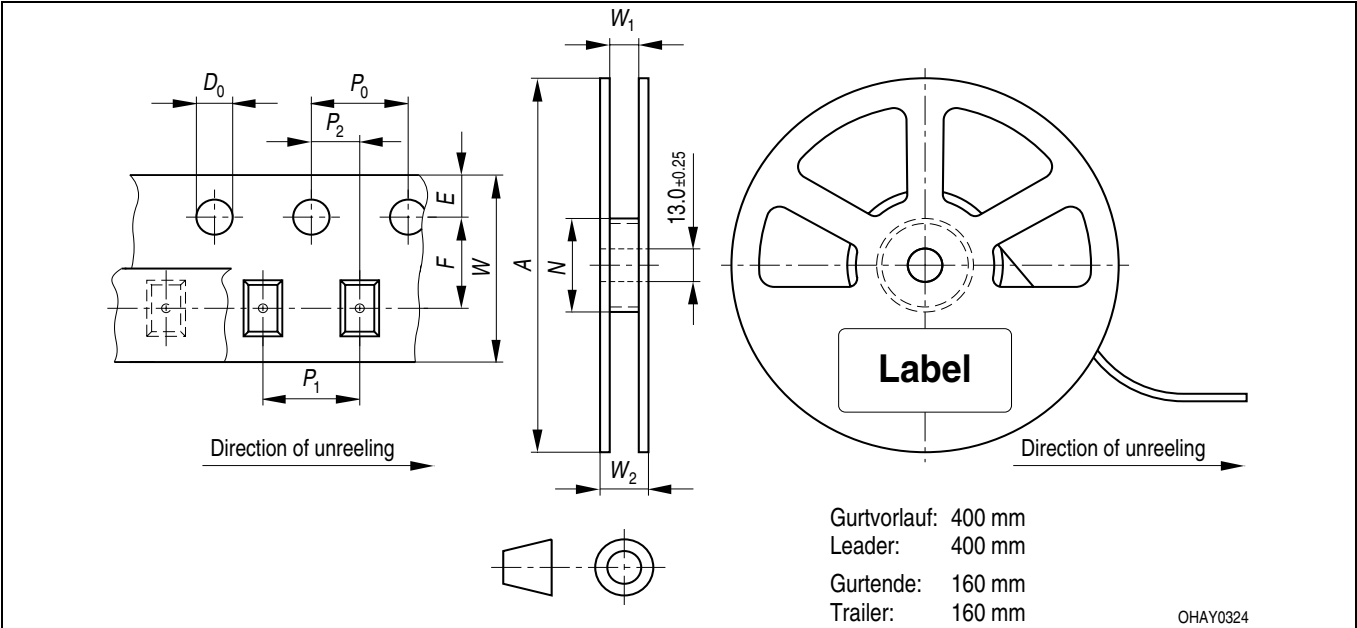


Profile Feature	Pb-Free (SnAgCu) Assembly	
	Recommendation	Max. Ratings
Ramp-up Rate to Preheat*) 25°C to 150°C	2°C / sec	3°C / sec
Time t _s from T _{Smin} to T _{Smax} (150°C to 200°C)	100s	min. 60sec max. 120sec
Ramp-up Rate to Peak*) 180°C to T _p	2°C / sec	3°C / sec
Liquidus Temperature T _L	217°C	
Time t _L above T _L	80sec	max. 100sec
Peak Temperature T _p	245°C	max. 250°C
Time t _p within 5°C of the specified peak temperature T _p - 5K	20sec	min. 10sec max. 30sec
Ramp-down Rate* T _p to 100°C	3°C / sec	4°C / sec maximum
Time 25°C to Peak temperature		max. 8 min.

Barcode-Produkt-Etikett (BPL)
Barcode-Product-Label (BPL)



Gurtverpackung
Tape and Reel



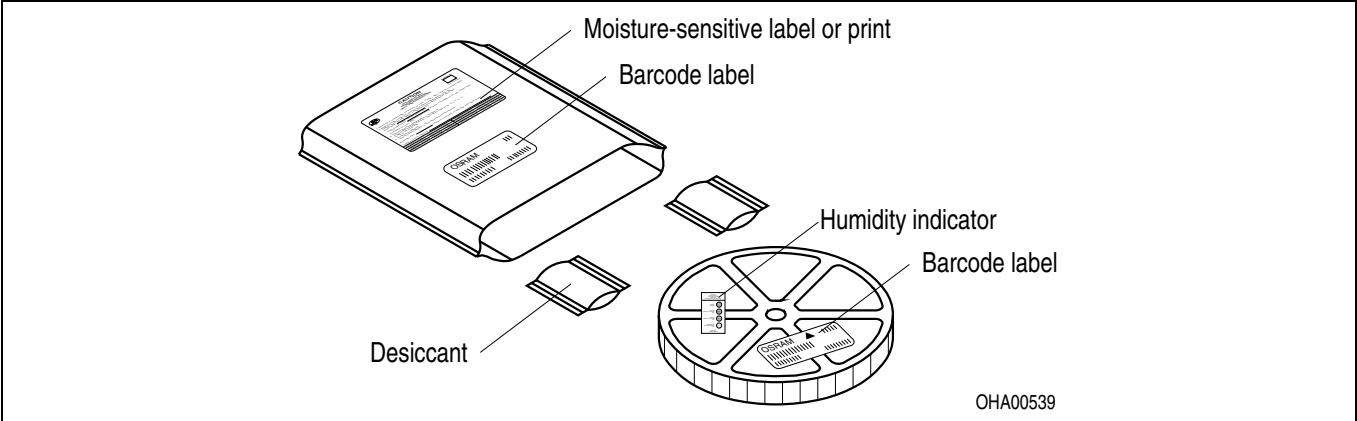
Tape dimensions in mm (inch)

W	P ₀	P ₁	P ₂	D ₀	E	F
(16) ^{+ 0.3} − 0.1	4 ± 0.1 (0.157 ± 0.004)	12 ± 0.1 (0.472 ± 0.004)	2 ± 0.1 (0.079 ± 0.004)	1.5 ± 0.1 (0.059 ± 0.004)	1.75 ± 0.1 (0.069 ± 0.004)	7.5 ± 0.1 (0.295 ± 0.004)

Reel dimensions in mm (inch)

A	W	N _{min}	W ₁	W _{2 max}
180 (7)	12 (0.472)	60 (2.362)	12.4 + 2 (0.488 + 0.079)	18.4 (0.724)

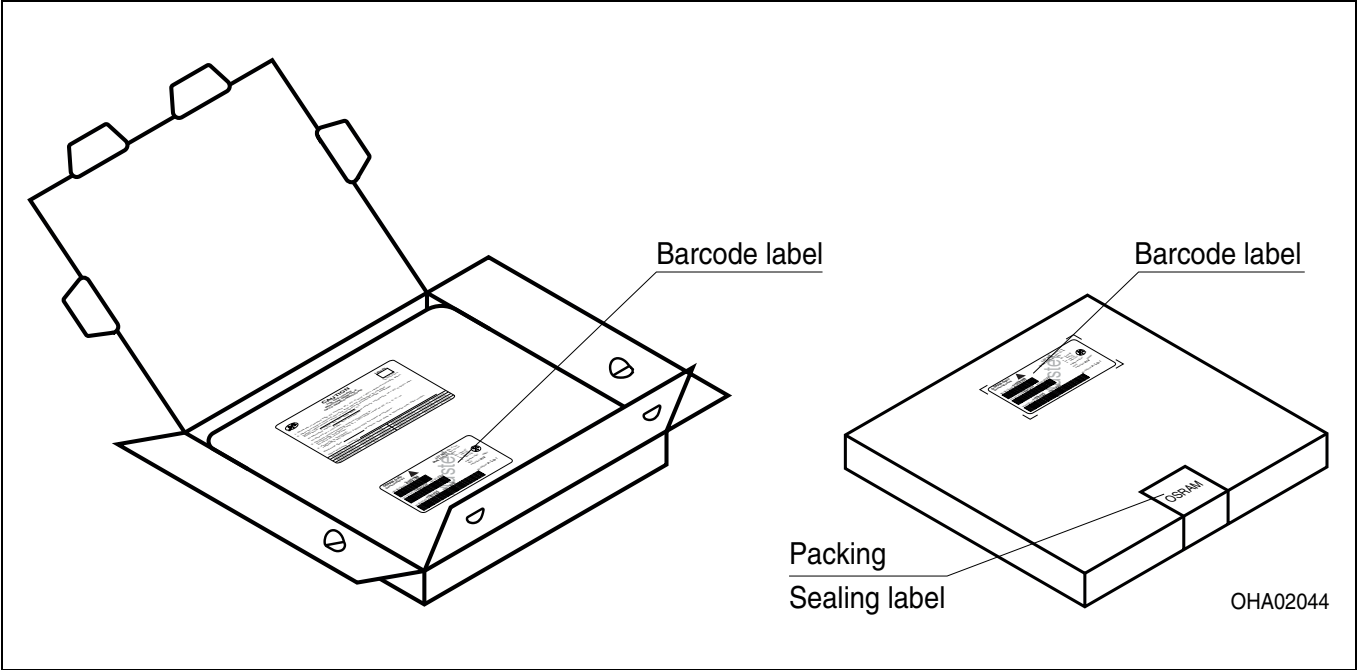
Trockenverpackung und Materialien
Dry Packing Process and Materials



Anm.: Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte
Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel "Gurtung und Verpackung" unter dem Punkt "Trockenverpackung". Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.

Note: Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.
Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter "Tape and Reel" under the topic "Dry Pack". Here you will also find the normative references like JEDEC.

Kartonverpackung und Materialien
Transportation Packing and Materials



Dimensions of transportation box in mm (inch)

Breite / Width	Länge / length	Höhe / height
200 ±5 (7,874 ±0,1968±)	200 ±5 (7,874 ±0,1968)	30 ±5 (1,1811 ±0,1968)

Revision History: 2012-03-02

Previous Version: -

Page	Subjects (major changes since last revision)	Date of change

Anm.: Wegen der Streichung der LED aus der IEC 60825-1 (2nd edition 2007-03) erfolgt die Bewertung der Augesicherheit nach dem Standard CIE S009/E:2002 ("photobiological safety of lamps and lamp systems") / IEC 62471 (1st edition 2006-07). Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LED die "moderate risk"- Gruppe (die sich im "sichtbaren" Spektralbereich auf eine Expositionsauer von 0,25 s bezieht). Unter realen Umständen (für Expositionsauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Wie nach dem Blick in andere helle Lichtquellen (z.B. Autoscheinwerfer) auch, können temporär eingeschränktes Sehvermögen und Nachbilder je nach Situation zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.

Note: Due to the cancellation of the LED from IEC 608251 (2nd edition 2007-03) , the evaluation of eye safety occurs according to the dual IEC/CIE logo standard CIE S009/E:2002 ("photobiological safety of lamps and lamp systems")- IEC 62471 (1st edition 2006-07). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LEDs specified in this data sheet fall into the "Imoderate risk" group (relating to devices in the visible spectrum with an exposure time of 0.25s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation.

Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components^{10) page 23} may only be used in life-support devices or systems^{11) page 23} with the express written approval of OSRAM OS.

Fußnoten:

- 1) Helligkeitswerte werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von $\pm 8\%$ und einer erweiterten Messunsicherheit von $\pm 11\%$ gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor $k = 3$).
- 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
- 3) Die dominante Wellenlänge wird während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von $\pm 0,5$ nm und einer erweiterten Messunsicherheit von ± 1 nm gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor $k = 3$).
- 4) Vorwärtsspannungen werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von $\pm 0,05$ V und einer erweiterten Messunsicherheit von $\pm 0,1$ V gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor $k=3$).
- 5) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden.
- 6) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch).
- 7) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.
- 8) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Remarks:

- 1) Brightness values are measured during a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of $\pm 8\%$ and an expanded uncertainty of $\pm 11\%$ (acc. to GUM with a coverage factor of $k = 3$).
- 2) Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.
- 3) The dominant wavelength is measured at a current pulse of typical 25 ms, with an internal reproducibility of $\pm 0,5$ nm and an expanded uncertainty of ± 1 nm (acc. to GUM with a coverage factor of $k=3$).
- 4) The forward voltage is measured during a current pulse of typical 8 ms, with an internal reproducibility of $\pm 0,05$ V and an expanded uncertainty of $\pm 0,1$ V (acc. to GUM with a coverage factor of $k=3$).
- 5) In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit.
- 6) Dimensions are specified as follows: mm (inch).
- 7) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.
- 8) Life support devices or systems are intended
 - (a) to be implanted in the human body,
 - or
 - (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331